

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2021年11月)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	11月30日 15:00-16:00 嘉实基金
时间	11月30日 15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 董铭彦 IR 蔡芳祺

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>主要内容介绍：</p> <p>一、投资者问答</p> <p>投资者问答：</p> <p>1、公司今年除了传统声学产品硅麦以外还有什么新的产品？</p> <p>答：公司下半年在电子烟、骨传导、高度计等应用领域的产品也在逐步放量，会成为接下来的业绩增长点。</p> <p>2、今年 Q3 业绩下滑的主要原因有哪些？</p> <p>答：1、公司 2021 年每个季度都有股份支付费用；2、随着消费类电子行业整体增速放缓，叠加芯片缺货，导致部分消费类终端品牌出货量减少，进而影响上游元器件供应；2、行业整体产能充足，行业竞争进入加剧期，价格竞争较为激烈；3、公司新产品尚处于起量期，暂未和主力产品声学传感器形成组合竞争优势。</p> <p>3、公司目前品牌大客户的突破情况怎么样？</p> <p>答：目前公司自建的封装测试厂已经投产运营，具备了进入品牌客户供应商门槛的条件，并且在上半年也取得了国内某品牌客户的 AVL 认证，其他品牌客户也开始了审核流程，整体的进度在公司预期之内，还是比较积极的。</p> <p>4、子公司德斯倍目前的产能如何，除此之外是否还有委外的封测产品，供给品牌客户的产品是否委外？</p> <p>答：德斯倍目前单月产能 40kk 左右，除此之外还有少部分产品委外封测，品牌客户的产品都在德斯倍封测，拥有自己的封测产线也是公司进入品牌客户的前提条件，明年公司新的封测产线投产后，产能会逐步增加释放。</p> <p>5、不同品类产品的技术是否存在不同的问题难点？</p> <p>答：技术问题对于敏芯来说不是最难的问题，一款新的产品与客户端进行反复的测试、磨合直到做出最优良的产品完成大批量出货才是最大的问题，因为公司掌握了 MEMS 的底层技术，具有半导体基因的先天优势，在芯片产品技术研发上的周期还好，但产品最终从研发到出货到最终的应用</p>
----------------------	--

	<p>场景最后到客户认可，这个周期会相对长一些。</p> <p>6、公司与苏州园区政府共同投资设立的 MEMS 产业研究院建成之后，是否还会继续与原来的晶圆供应商合作？</p> <p>答：研究院建成之后，公司将致力于 MEMS 新工艺、新产品的研发及中试平台的搭建，并不与原有的晶圆供应商的供货产生冲突。</p> <p>7、与现有品牌客户的供应商相比，公司的优势在什么地方？</p> <p>答：公司的优势在于全国产业化产业链体系，在目前的国际形势下，品牌客户会更多的考虑到供应链体系的安全，所以这就成为公司在市场竞争中的壁垒和优势所在。</p>
日期	2021 年 11 月